



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器



位数: 30
行间距: 2 mm [.078 in]
接合对准: 带有
接合对准类型: 引导槽
行数: 6

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
护罩种类	部分带罩

结构特性

背板架构	传统背板
位数	30
行数	6
列数	5
PCB 安装方向	垂直
引导位置	右

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.15 A
-------------	--------

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	引导槽
连接器安装类型	板安装

壳体特性



中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

尺寸

行间距	2 mm[.078 in]
-----	---------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | CGS HS



客户还购买了







TE 产品编号1-1879208-4
[CPF 0402 36R 0.1% 25PPM 1K RL](#)



TE 产品编号4-2176230-7
[3522 5K6 5% 3W](#)

文档

产品图纸

[Z-PACK HS3 HDR ASSY 30P LH FT](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5120681-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5120681-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5120681-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK HS3 Connector](#)

英文版本